

Mate+

Symposium on
“Microjoining and Assembly Technology in Electronics” plus
Date: 9-10 Dec. 2025

「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム+

日時：2025年12月9日(火)、10日(水)

場所：大阪大学中之島センター 大阪府大阪市北区中之島4丁目3-53

主催：

(一社)スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会

共催：

大阪大学接合科学研究所、(一社)エレクトロニクス実装学会、(公社)化学工学会 エレクトロニクス部会、
(一社)レーザ加工学会、(一社)溶接学会マイクロ接合研究委員会

協賛：

IEEE Electronics Packaging Society (EPS) Japan Chapter、応用物理学会、大阪大学大学院工学研究科テクノアリーナ インキュベーション部門「つなぐ工学」、軽金属学会、精密工学会、電子情報通信学会、日本機械学会、日本金属学会、日本材料学会、日本溶接協会、日本接着学会

(依頼中を含む)

開催趣旨

1995年に第1回目のシンポジウムが開催されたMateシンポジウムも、参加者の皆様のご支援・ご協力のもと、本年1月に開催されましたMate2025シンポジウムにて31回の開催を重ねることができました。次回Mate2026シンポジウムは、大学入試シーズンや感染症流行の時期をできるだけ避けるよう、12月上旬の開催を計画しています。開催時期移行に伴い、次のMateシンポジウムの開催まで、2年近く間隔が空くこととなります。Mateシンポジウムは、エレクトロニクスにおける接合・実装技術をコアとした最新の生産技術に関して、研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持つことを開催目的としてきました。そこで、これまでと同程度の間隔で、参加者の皆様の発表の場および情報交換の場を提供すべく、本シンポジウムを企画いたしました。開催場所は、EXPO 2025 大阪・関西万博の開催で話題の大阪とさせていただきました。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

講演申込および概要原稿締切

締切を延期しました。

講演申込締切：2025年 ~~8月29日(金)~~
9月12日(金)

概要提出締切：2025年10月31日(金)

- 講演申込みは、下記のホームページにて、必要事項を入力のうえ登録ください。

<https://glm-p.com/mateplus/index.html>

- 講演の受理決定後、1ページの講演概要原稿をご提出いただきます。
原稿作成の詳細や執筆要項については、ホームページをご参照ください。

<問合せ先>

Mate plus事務局 (株) GLEAM (グリーン) 内>

E-MAIL: mate@glm-p.com Tel & Fax: 06-4798-2078



募集分野

本シンポジウムでは、エレクトロニクス分野における接合・実装技術を中心に、最新の生産技術に関する研究成果の発表を募集しています。対象とする分野は、ソルダリング、溶接、接着、成膜、マイクロ加工などの接合・加工技術、有機・無機材料、界面構造、信頼性評価、解析手法などの材料・プロセス研究、さらに、デバイス、パッケージ、モジュール、基板に関する幅広い応用技術を含みます。

講演および表彰

- ・発表形式は口頭発表で、講演時間は15分（発表12分、質疑応答3分）を予定しております。
- ・本シンポジウムでは、40歳以下の方による優れた研究発表に対し、研究発表賞を設けております。

会場アクセス



参加費 *税込み、講演概要集PDFダウンロード付

	11月10日まで	11月11日以降
会 員	15,000円	20,000円
非会員	20,000円	25,000円
学 生	10,000円	15,000円

※共催および協賛学協会会員は、会員扱いとします。
※参加費は申込期限までにお振込み下さい（振込手数料はご負担願います）。
※参加者多数の場合は参加申込を締切場合があります。

懇親会（参加費5,000円）

1日目のシンポジウム終了後、立食形式の懇親会を開催します。参加者間の交流を深める貴重な機会となりますので、ぜひご参加ください。

日時 12月9日(火) 17:00～

場所 カフェテリア・アゴラ（大阪大学中之島センター2階）

✈ 飛行機でお越しの方

「大阪空港」、「関西空港」からはJR大阪駅まで空港リムジンバスが運行されています。

🚅 新幹線でお越しの方

「新大阪駅」からタクシー約20分、電車で約40分（下記電車によるアクセスの、「JR環状線 福島駅」、「地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅」）を利用

🚆 電車によるアクセス

- 「JR大阪駅より」
 - ・タクシー約10分
 - ・大阪シティバス（53、75系統田蓑橋下車すぐ）
 - ・JR環状線に乗換え「福島駅」下車、徒歩約 12分
- 「JR東西線 新福島駅より」徒歩9分
- 「京阪中之島線 中之島駅より」徒歩約5分
- 「阪神本線 福島駅より」徒歩約9分
- 「地下鉄四つ橋線 肥後橋駅より」徒歩約10分
- 「地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅より」徒歩約16分

組織委員会

委員長：荳司 郁夫（群馬大学）

副委員長：西川 宏（大阪大学）、福本 信次（大阪大学）

委員：青柳 昌宏（熊本大学）、池田 徹（鹿児島大学）、岩田 剛治（大阪大学）、小勝 俊亘（日本電気(株)）、苅谷 義治（芝浦工業大学）、作山 誠樹（Rapidus(株)）、下川 一生（(株)東芝）、高尾 尚史（(株)豊田中央研究所）、西川 英信（パナソニックホールディングス(株)）、久田 隆史（Rapidus(株)）、藤原 伸一（(株)日立ハイテク）、村井 淳一（三菱電機(株)）、山口 敦史（パナソニック インダストリー(株)）

実行委員会

委員長：巽 裕章（大阪大学）

副委員長：小林 竜也（群馬大学）、松田 朋己（大阪大学）

委員：浅井 竜彦（富士電機(株)）、朝桐 智（(株)東芝）、新井 進（信州大学）、飯岡 諒（Western Digital Technologies GK）、飯島 紀成（(株)タムラ製作所）、出田 吾朗（三菱電機(株)）、井上 雅博（群馬大学）、尾形 繁行（OKIネクステック(株)）、小幡 進（(株)東芝）、上川路 優（化研テック(株)）、木村 文信（東京大学）、小原 さゆり（日本アイ・ピー・エム(株)）、小山 真司（群馬大学）、阪元 智朗（オムロン(株)）、櫻井 大輔（パナソニックホールディングス(株)）、佐名川 佳治（パナソニック(株)エレクトリックワークス社）、鈴木 孝明（群馬大学）、立花 芳恵（千住金属工業(株)）、濱田 真行（大阪産業技術研究所）、林 和（群馬産業技術センター）、藤田 晶（化研テック(株)）、藤野 純司（三菱電機(株)）、松嶋 道也（大阪大学）、森 貴裕（(株)ADEKA）、山内 啓（群馬工業高等専門学校）、山本 佑樹（(株)弘輝）、渡辺 潤（OKIネクステック(株)）、渡邊 裕彦（富士電機(株)）

（依頼中を含む）